1/9 ペーシ

E5847

# Claims Description

	Portable parti	cle detector assembly
	Patent Number:	US52 <u>55089</u>
	Publication date:	1993-10-19
	Inventor(s):	DYBAS DAVID E (US); HALLER KURT L (US); PATTERSON EDWARD F (US); SELWYN GARY S (US)
	Applicant(s)::	IBM (US)
, .	Requested Patent:	□ <u>JP6082358</u>
e and the country of	Application Number:	US19920858183 19920326
Katharaka serena	Priority Number (s):	US19920858183 19920326
Service:	IPC Classification:	H04N7/18
W. S. S. S.	EC Classification:	H04N7/18D
Section Contraction	Equivalents:	
	Abstract	
是国际人民族的政策的政策和政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策的政策,这位是国际政策的政策的政策,但这个人的政策,是一个人的政策,是	detecting particle of chamber of a plast semiconductor ma comprised of a sca scanned laser bea opposite the scan	detector assembly for contamination in the reaction ma processing tool used in unufacture. The detector is anner assembly for providing a mand a video camera placed ner assembly for monitoring particles within the volume of ber.
Data supplied from the esp@cenet database - I2		Data supplied from the esp@cenet database - I2

TOP

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平6-82358

(43)公開日 平成6年(1994)3月22日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G01N 15/00

A 2107-2J

21/47

Z 7370-2J

H01L 21/302

E 9277-4M

審査請求 有 請求項の数6(全 10 頁)

(21)出願番号

特願平5-8908

(22)出願日

平成5年(1993)1月22日

(31)優先権主張番号 858183

(32)優先日

1992年3月26日

(33)優先権主張国

米国(US)

### (71)出願人 390009531

インターナショナル・ビジネス・マシーン

ズ・コーポレイション

INTERNATIONAL BUSIN

ESS MASCHINES CORPO

RATION

アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州

アーモンク (番地なし)

(72) 発明者 デビッド・エドワード・ダイパス

アメリカ合衆国12515、ニューヨーク州ク

リントンデール、レイル・ロード、ナンバ

ー1、ボックス 916

(74)代理人 弁理士 頓宮 孝一 (外4名)

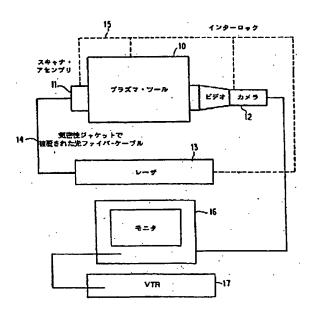
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 粒子検出器

#### (57) 【要約】

【目的】 半導体の製造に用いられるプラズマ処理ツー ルの反応室における粒子汚染を検出するポータブルな粒 子検出器アセンブリを提供する。

【構成】 検出器は走査レーザ・ビームを与えるスキャ ナ・アセンブリ11と、スキャナ・アセンブリの反対側 に置かれ、反応室のポリューム内の粒子によって散乱し た光のビデオ信号を発生するビデオ・カメラ12と、ビ デオ信号を処理し表示するモニタ16とを含む。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】レーザ光を生成するレーザ手段と、

検出されるべき粒子を含む領域を上記レーザ光で走査するスキャナ手段と、

上記領域内の粒子によって散乱したレーザ光のビデオ信 号を生成するビデオ・カメラ手段と、

上記ビデオ信号のイメージを処理し表示する手段と、 を含む粒子検出器。

【請求項2】上記領域がプラズマ処理ツールの反応室であり、上記スキャナ手段が、

光を通さないエンクロージャと、

上記レーザ光を上記エンクロージャ内へ導入するカプラ 手段と、

上記スキャナからのレーザ光を偏向させるように上記力 プラ手段と整合した可動ミラー手段と、

上記エンクロージャに具備され、上記プラズマ処理ツールの窓に隣接して係合するように形成され、レーザ光が 伝播する窓と、

を含む請求項1記載の粒子検出器。

【請求項3】レーザ光が上記プラズマ粒子検出器から漏 20 れるのを防ぐために、上記スキャナ手段と上記ビデオ・カメラ手段が上記プラズマ処理ツールに接続され、上記 ツールが排気された時にのみ上記レーザ手段に電力を供給するインターロック手段を含む請求項2記載の粒子検出器。

【請求項4】上記領域がプラズマ処理ツールの反応室であり、一端を上記レーザ手段に隣接して緻密に東ね、もう一端を各ファイバが線形に整列したアレイの形に広げたスポット/ライン式マルチ光ファイバ・ケーブルが上記スキャナ手段に含まれ、上記線形に整列したファイバ 30のアレイが、上記プラズマ処理ツールの窓に隣接し、走査線に沿って光を分散させるように働く請求項1記載の粒子検出器。

【請求項5】上記レーザ手段が、赤、緑、及び青の光の 波長を含むレーザ光スペクトルを生成し、上記処理手段 が、上記レーザ光スペクトルを分析して、プラズマ・プロセス中に粒子サイズの変化を示す指標を与える請求項 1 記載の粒子検出器。

【請求項6】上記処理手段が、

上記ビデオ信号を受信するように接続されて、上記ビデ 40 オ信号から背景イメージを消去し、差分信号を生成する ビデオ・サプトラクタ手段と、

上記ビデオ・サブトラクタ手段に接続されて、上記差分 信号によって定義されるイメージを表示するビデオ・ディスプレイ・モニタとを含む、

請求項1記載の粒子検出器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、一般的には半導体の製造に有用なモニタ検査機器に関し、特に反応室内のプラ

ズマ処理中に形成され浮遊する粒子の「その場」検出に 用いられるポータブルなレーザ光散乱アセンブリに関す

5. [0002]

【従来の技術】発明者の研究から、製造物の汚染やデバイスの障害の大きな原因となり得る粒子が、多くのブラズマによって生じることが分かっている。また、粒子はかなりの大きさになるまでに、プロセス・ブラズマ中で凝集し浮遊することも実験から確かめられている。観測10 された粒子の大きさは、直径がサブミクロンから数百ミクロンの範囲である。ミクロン単位の粒子汚染は、半導体デパイスの製造では大きな問題になる。多くのデバイスの歩留まり損失や信頼性の問題が、プラズマ・ブロセスによる粒子汚染の原因となっている。粒子汚染は、デバイス傷害、膜質の劣化、物質の抵抗率の変化、及び不純物の浸透を引き起こし得る。今後、テクノロジの発展によりデバイスがさらに小型化されるにつれて粒子汚染に起因する問題が大きくなるとみられる。

【0003】粒子は、最終的にはプラズマ環境で処理される半導体ウエハ上に落下する。粒子が、膜付着またはパターン転写の前かその期間中に落ちた場合は、このようなプロセス・ステップが台無しになる。プロセス・ステップが終わりに落ちれば、後のプロセス・ステップが粒子の影響を受け得る。

【0004】粒子汚染の影響は、選択的プラズマ・エッチング・プロセスによって大きくなることがある。このプロセスは、ウエハ上の物質の表面を選択的にエッチングするために、フィード・ガスとエッチングの条件の組合わせに依存する。こうした選択性の高いプラズマでそれ自体緩やかにエッチングされる粒子の化成により、いわゆるマイクロマスクが作られるため、表面がしばしば"草"と呼ばれる不規則な形状を成す。このようなエッチングされなかった物質のスパイクやヒロックがデパイスの性能を悪化させ、プロセス歩留まりを減少させる。

【0005】実験によるとプラズマ自体が製造物汚染の原因になる。したがって、粒子の形成をコントロールしながら、あるいは無くしながら、プラズマを操作する手段を開発することが大切である。レーザ光の散乱に関する発明者の研究から、プラズマの組成とガス流は、エッチング・プラズマ中の汚染粒子の形成に顕著な影響を与えることが認められている。特に、プラズマ中の存続時間が短くなる高速なガス流のほか、低いガス圧と短時間のプラズマ露光も特定のプラズマでは粒子の形成を防ぐ傾向がある。フィード・ガスの組成もまた、粒子の形成に大きな影響を与える。

【0006】現在、表面汚染全体の大部分はプラズマ関係のツールとプロセスに起因することが認められてはいるが、プロセスが誘因となる粒子汚染をコントロールする方法はほとんどなく、このような汚染を処理中にツールの真空室内で検出/評価する定性法や定量法はない。

【0007】現在の汚染測定方法は、製造用ウエハとと もに処理されるプランケットの(すなわちパターン化さ れていない)モニタ・ウエハの使用に依存している。モ ニタ・ウエハは、プラズマ処理ツールから取出され、表 面汚染モニタ・ツールで分析される。この後処理分析の 問題点は、モニタ・ウエハが分析される時にはすでに多 くのウエハが処理されているということにあり、そのた めこの方法では、多数の製造用ウエハに影響を与える前 に汚染の問題を突き止めることができない。また後処理 分析では、様々な汚染源、処理室内の粒子の分布、及び 10 る。むしろ粒子は、特定の領域、特にシース境界付近に 成長粒子の形成に影響するプロセス条件について情報が ほとんど得られない。

【0008】ここから明らかなように、処理中に粒子を 「その場で」モニタすることが望ましいのである。この 方法であれば、プロセス/ツールの清浄度を最適化する のに必要なプロセス汚染データを、リアル・タイムにフ ィードバックする機能により汚染源を突き止め、コント ロールすることができる。

[0009] レーザ光散乱 (LLS) は、0.2 μmを 超える粒子を検出するうえで効果的な手段である。この 方法は、プラズマ処理ツール内の粒子の「その場」検出 に実地に適用されており、G. S. Selwyn、J. S. McKill op、K. L. Haller、及びI. J. Wu (J. Vac. Sci. Tec h. 、A8、1726 (1990) 、G. S. Seiwyn、J. Singh、及 UR. S. Bennett (J. Vac. Sci. Tech. , A7, 2758 (19 89)、並びにG. S. Selwyn、K. L. Haller、及びJ. B. Heidenreich (Appl. Phys. Lett. , 57, 1876 (199 0) ) による報告がある。これらの研究によると、ツー ルとプロセスの設計が粒子汚染のレベルに顕著な影響を 及ぼし、粒子がプラズマとシースの境界に静電気により 30 浮遊する。粒子の静電浮遊はまた、粒子がプラズマとシ ースの境界面に多少とも集中するため、その検出を容易 にする。

#### [0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、プラ ズマ処理機器における粒子汚染をリアル・タイムに、ビ ジュアルに検出することにある。

【0011】本発明の目的には、超小型デパイス、磁気 デバイス、及び光学デバイスのプラズマ処理中に形成さ れ浮遊する粒子の「その場」検出に用いられるレーザ光 40 散乱アセンブリを提供することも含まれる。

【0012】本発明の目的には、超小型デパイス、磁気 デバイス、及び光学デバイスの製造における分析/制御 に使用できる粒子検出器アセンブリを提供することも含 まれる。

【0013】本発明の目的には、ポータブルであり、操 作員の安全基準をも満たすレーザ光散乱アセンブリを提 供することも含まれる。

【0014】本発明の目的には、プラズマ中に浮遊する 大きさの異なる粒子の相対密度を検出することのできる 50 プリは、反対側のポートにカメラ・フードを持つプラズ

レーザ光散乱を利用した粒子測定装置を提供することも 含まれる。

#### [0015]

【課題を解決するための手段】本発明に従って、半導体 ウエハ処理中にプラズマ内の粒子汚染を検出するレーザ 光散乱(LLS)ツールが提供される。LLSツール は、プラズマ反応室内の特有の所要条件に合わせて調整 される。たとえば、プラズマ内に浮遊する粒子の分布 は、ランダムでもなく均一でもないことが認められてい 集合する傾向を示す。これらの領域内では、ウエハ表面 付近の領域が最も重要である。したがって本発明による LLSツールは、反応室内の主要領域のみを走査し、こ れにより装置は、最大感度で、また充分高速な走査速度 で動作し、プラズマ内の粒子の動きをリアル・タイムに 検出する。リアル・タイム動作により、プラズマ処理中 に粒子の分析と制御が可能になり、粒子汚染が最小にな るかまたは無くなる。

【0016】本発明のLLSツールは、小型の光学系や 20 光ファイバ・ケーブルを用いるコンパクトなもので、ブ ラズマの妨げとならない。アセンブリは操作員がレーザ 光を受けないように、密閉されたアセンブリに開いた部 分がある場合にそれを検出する気密性光シールドと圧力 インターロック、散乱光と反応室内部を検出するビデオ ・カメラ、及びアセンブリが反応室の窓に対して装着さ れるようにする感圧マイクロスイッチを使用する。この プラズマ処理ツールには圧力センサも取付けられ、レー ザがオンの時に真空状態がチェックされ、プラズマ・ツ ールが開いている時に操作員に被害が及ばないようにさ れる。光散乱信号とプラズマ・ツール内部はビデオ・モ ニタで監視される。ビデオ・テープ・レコーダを用いれ ば、処理のたびに光散乱信号を記録して保存でき、将来 の参考やプロセスの改良に備えられる。また、ビデオ信 号を、保存や分析のためにデジタル化することもでき る。

#### [0017]

【実施例】各図、特に図1を参照する。図1は、半導体 プラズマ・プロセス・ツール10と併用するポータプル なプラズマ粒子検出器アセンブリのプロック図である。 プラズマ・プロセス・ツール10は、ツールの対向面上 にほば整列した窓(図示なし)を備える。窓のアライメ ントが適切で望ましいプラズマ・ツールがPlasma-Therm から出ている。Applied Materials CorporationのAMC P recision5000も、窓がレーザ光散乱に必要な形に配置さ れている。プラズマ・ツールの窓では、2つの窓の間の プラズマ・プロセス・ツールの領域内部で散乱したレー ザ光をそのまま見ることができる。レーザ光スキャナ1 1は、これらの窓の1つに取付けられ、ビデオ・カメラ 12は、対向する窓に取付けられる。スキャナ・アセン

マ・ツールの1つの窓に押しつけられる。レーザが動作 するようにスキャナ・アセンブリとカメラ・フードを所 定位置にセットすることによって接触感知型スイッチ (図示なし) が閉じられる。レーザ13は、気密性ジャ ケット内の光ファイバ・ケーブル14を通してレーザ光 スキャナ11に光学的に接続される。レーザ13、レー ザ光スキャナ11、及びビデオ・カメラ12は、破線1 5で示すようにプラズマ・プロセス・ツール10と連動 する。

6とビデオ・テープ・レコーダ (VTR) 17に接続さ れる。TVモニタ16では、プラズマ処理ツール10の 反応室内部と、ツール10内の粒子によって散乱したレ ーザ光による光散乱信号を見ることができる。光散乱信 号はまた、VTR17によって記録され、各処理の記録 を将来の参考やプロセスの改良に役立てることができ る。第2実施例では、カメラ・レンズの代わりに光ファ イバ・ポロスコープが用いられる。これにより直径の小 さい窓を使用できる。

【0019】プラズマ・ツールのほとんどが窓を少なく 20 とも1つ備える。これらは普通、プラズマ放射の観測に よるプラズマ動作の検出、あるいはエンドポイント検出 を目的にしたプラズマ放射スペクトル分析のために用い られる。2つ、または3つの窓を持つプラズマ・ツール もある。本発明に必要な窓は2つで、対向してほぼ整列 し、プラズマとシースの境界あるいは"ダーク・スペー ス"に対して多少とも並行な視界が得られるものであ る。これが必要なのは、光散乱強度がレーザ・ビームの 進行方向に集中しやすいからである。場合によっては、 第2の窓を設けるためにツールに変更を加える必要があ 30 る。第2の窓が必要な時は、カメラの窓をレーザまたは スキャナの窓の位置とは反対側に、それより少し上に配 置するのが望ましい。こうすれば、レーザがシース境界 内で走査された時に、ビームがカメラの窓を出るのでは なく反対側の壁面で途切れる。これにより操作の安全性 が高まりカメラを破損する可能性が少なくなる。この" オフセット"は、重要ではないが望ましい設計である。

【0020】上述のとおり、本発明はプラズマ中の粒子 の総量に関するものではない。本発明はむしろ、反応室 内の特定の領域における粒子の相対密度を測定すること 40 に関するものである。粒子の相対サイズに関する情報は プラズマ処理ツールの動作分析や、汚染問題の原因と性 質の診断にも有益である。様々な波長の光が、大きさの 異なる粒子によって様々な角度と強度で散乱する。した がって、散乱光信号の色(すなわち周波数)が分析のた めに検出/記録される。これにより、粒子サイズの相対 的変化が測定される。

【0021】本発明の特徴として重要なのは、レーザ光 走査アセンブリ11の斬新な構造である。図2の実施例 では、カバー22がこれにろう付けされたフランジ24 50 の信号により、レーザがオンの時に真空状態が確認さ

を通してポルト23でアセンブリのベース材21に装着 される。図2のカバー22は一部を切り離して示してい るが、カバー22をベース材21に装着することでエン クロージャが密閉されることが分かる。装着は、フラン ジ24とベース材21の間のOリング(図示なし)によ るのが望ましい。

【0022】カバー22には開口が2つある。1つは窓 25で、これは図1に示したプラズマ処理ツール10の 窓に押しつけられるように形成される。第2の開口26 【0018】 ビデオ・カメラ12の出力はTVモニタ1 10 は、フランジ付カプラ27に設けられ、光ファイパ・ケ ーブル30のシース29が固定される。ケーブル30 は、あり溝トラック34に装着された垂直の支柱32、 33に固定された光カプラ31で終端する。同じトラッ ク34に装着され、カプラ31と軸方向に整列するのが スキャナ・アセンブリで、これは、振動モータ駆動器3 5と、カプラ31からミラー36への軸に直角な垂直軸 を中心に振動するミラー36より成る。振動ミラーはこ れにより、カプラ31から発したレーザ光を偏向させ る。光は窓25を通り、プラズマ処理ツールの内部を水 平方向に通過する。

> 【0023】トラック34は、第1、第2のインターロ ック材37、38より成る垂直ポジショナによって搬送 される。トラック34は、部材38内で垂直方向に摺動 可能な部材37の外側の露出面に装着される。部材38 はペース材21に装着される。モータ39は、そのケー スが部材38に装着され、部材37を駆動してそれを垂 直方向に位置づける。電気機械式センサ41は、部材3 7の垂直位置を、したがってトラック34の垂直位置を 示す出力フィードパック信号を与える。これでモータ3 9を制御することにより、振動ミラー36によって掃引 される水平線の垂直位置を、カバー22を取外すことな く調整できる。

【0024】図3は、プラズマ・ツール10の窓に対向 するスキャナ・アセンプリ11を示す。レーザ13は、 コンテナ43内に収容され、光ファイバ・ケーブルのシ ース29及びシース内の光ファイバ・ケーブルを介して スキャナ・アセンブリ11に接続される。システム全体 は、スキャナ・アセンブリ11、レーザ・コンテナ4 3、及びケーブル・シース29を含めて、"T"コネクタ 45を介してシース29に接続された機械式ポンプ44 によって排気される。スキャナ・アセンブリ11のカバ -22に取付けられた圧力センサ46は、このシステム の内部の圧力を検出し、出力信号をインターロック制御 部47に送る。もう1つの圧力センサ(図示なし)は、 プラズマ処理ツール内の真空を検出し、信号をインター ロック制御部47に送る。通常このような圧力センサ は、一般のプラズマ処理ツールに含まれる。本発明はこ れを活用するために、単に信号線を、ツールに取付けら れたセンサとインターロック制御部に接続している。こ

れ、ツールが開いている時に操作要員がレーザを浴びる 危険がなくなる。インターロック制御部47は、スキャナ・アセンブリ11とビデオ・カメラ12(プラズマ・ツール10の反対側に装着される)に備えられるマイクロスイッチ(図示なし)からの入力も受取る。これらのマイクロスイッチは、レーザ光が漏れず、操作員に危害を及ぼすことのないように、スキャナ・アセンブリ11とビデオ・カメラ12がプラズマ・ツールに適切に係合しているかどうかを示す。インターロック制御部47は、レーザ13への電力を制御し、センサ46によって10検出されたしきい圧力が所定の最小値を超えた場合、あるいはスキャナ・アセンブリかビデオ・カメラに取付けられたマイクロスイッチが、プラズマ・ツール10への装着が不適切なことを示した場合に、レーザが付勢されるのを防ぐ。

【0025】図4に示す第2実施例で、スキャナ・アセ ンプリは、安定度を高めてコストを抑えるために、スポ ット/ライン式マルチ光ファイパ・ケープル50で置換 えられている。レーザ・ビームはマルチ光ファイバ・ケ ープル50の緊密に束ねられた円形の端部に向けられ、 ケーブルのもう一端は加工アルミニウム・プロック51 で終端し、各ファイパが線形に整列したアレイ52の形 に広がる。プロック51は、終端のカパー・アセンブリ 53に接続され、円筒状の"T"カプラ54内に収容され る。プロック51は、ピン55によって、カバー・アセ ンプリ53に接続された突起部56の端部に枢着され る。プロック51の反対側に接続された棒57は、カバ ー・アセンブリ53を貫通し、カパー・アセンブリ53 の外面のノブ58によって回転するマイクロメータ・ネ ジ(図示なし)により、その軸に沿って移動する。プロ 30 ック51はノブ58の調整によって、ピン55を中心に 旋回ができるようになり、アレイ52の垂直アライメン トが得られる。カパー・アセンブリ53は、"T"カプラ 54のフランジ62と係合するフランジ61も備える。 密閉はガスケット(図示なし)による。フランジ61 は、取付けネジが入る縦長の穴63を持つ。カバー・ア センブリ53は、縦長の穴によってわずかに回転でき、 これによりアレイ52の軸アライメントが得られる。

【0026】図5に示すとおり、光ファイバ・ケーブルの線端(カブラ54内)は、ブラズマ・ツール10の入口窓に隣接する。必要であれば、円筒状のレンズを整列したアレイ52に係合させ、光の垂直拡散をコントロールすることができる。ファイバ・ケーブル50を出るレーザ光の発散拡大は、ルーチン・プロセスの間に予想されるツール10の反応室内のブラズマ・シース厚み範囲をカバーする。ファイバのリニア・アレイにより、反応室の電極内の走査線に光ビームのエネルギが広がるため走査ミラー・アセンブリの必要がなく、コストの削減とシステムの簡素化が図れる。

【0027】粒子からの散乱光の振幅と角度は、入射光 50 ム・イメージから粒子のない基準画像を差引いたもの)

の波長に関係する大きさと形状に依存する。大きさが走 査光の波長と同程度の球状粒子の場合、散乱関数は複雑 であるが数値的に解決できる。図6はArレーザとHe -Neレーザの青、緑、赤の出力を表わす光の3つの波 長、488、514.5、632.8nmとミー散乱の 関係の解法を示す。図6の下側の実線は、波長632. 8nmの赤色光を、破線は波長514.5nmの緑色光 を、点線は波長488nmの青色光を、上側の実線は、

赤、緑、青の光強度の和を示す。ここからわかるように、粒子サイズが変化すると3つの波長の各々の相対散乱強度も変化し、各々が、ある粒子サイズについて支配的になる。このように、粒子サイズによって、赤、緑、青の光の組合わせとして色がはっきり変化するため、人間の目(またはピデオ・カメラ)で識別できる色が得られる。つまり、赤、緑、青の混合である入射レーザ・ビームによってモニタする時、粒子が大きくなるにつれて散乱光の色が漸次に変化する。この現象は、必要な色の重なりを得るためにレーザを組合わせることによって観測されている。本発明の1実施例のレーザは、Coherent Model Innova 70Spectrum Laser等、よく"白色光"レーザと呼ばれるAr-Kr連続波レーザである。この種の

スペクトルがかなり狭い複数の光出力を作り、それらが 組合わせられて、人間の目(ビデオ・カメラ)には白色 光に見える。Ar-Krレーザを使用することで、光の 散乱時に大きさについての情報を得るこの手法の適用が 大幅に簡素化される。この手法は実際には、プラズマ・ ツール内の単色レーザ光の散乱について述べられるよう に用いられるが、明確な出力色はカラー・ビデオ・カメ ラで測定される。この情報は浮遊粒子の大きさの概算に 用いられ、プラズマ・プロセスにおける粒子の発生源を 突き止めるうえで、また、様々なプラズマ・プロセスで 粒子の成長またはエッチングの速度を評価するうえで有 益である。

レーザは実際には、連続光スペクトルを作らず、むしろ

【0028】ビデオ・カメラにより得られるイメージには、ツール内部、電極上のウエハ及びレーザの迷光の反射とツール内散乱によるグレアが含まれる。このようなイメージはしばしば浮遊粒子によって散乱した光に干渉する。浮遊粒子はその性質上、ガス流、熱の影響、及びプラズマ内の静電磁界のわずかな変動により、細かい円を描いたり急な上下動をしたりとわずかに移動する。ただし背景のイメージは静止しており、ビデオ画像から消去することができる。これはハードウェアまたはソフトウェアによって可能である。

【0029】背景イメージの消去を実施するハードウェア構成を図7に示す。ビデオ・カメラ71の出力は、Colorado Video Model 492等のビデオ・サプトラクタに送られる。ビデオ画像の差分出力(すなわち粒子のあるリアル・タイム・イメージまたは粒子のないリアル・タイム・イメージから数子のない其機画像を差別いたもの)

はピデオ・モニタ73に送られる。ピデオ・モニタ73 は、プラズマに存在する粒子だけを示す。これには、背 景イメージやレーザのグレアによって妨げられずにプラ ズマ中の粒子を即座に表示するというメリットがある。

【0030】図7に示すシステムで背景を消去して粒子 を検出する方法は、図8に示すように、ビデオ・アナラ イザ74を使用して、プラズマ中の任意のポイントで散 乱光の強度を定量化することで、さらに高度化される。 ビデオ・アナライザとしてはColorado Video Model 321 が適している。通常はビデオ減法の後に用いられる十字 10 カーソルは光散乱領域にセットされ、アナライザが十字 カーソル位置のピクセル強度を読取る。これは校正の 後、散乱強度の定量値を与え、粒子密度の予測にも使用 できる。これと同じことは全ピクセルまたは選択された 数個のピクセルをコンピュータで分析することによって も実施できる。この情報は次にプラズマ・プロセスを継 続するかどうかの判定や、ツールの洗浄が必要という信 号を出すのに用いることができる。たとえば各ピクセル 位置の強度の和をとり、このレベルが所定限度に達しな ければツールの使用を続ける。限度を超える場合はツー 20 ルをラインから外して洗浄する等である。

【0031】図7に示したシステムのもう1つの改良例 を図9に示す。ビデオ減法の後、イメージはリアル・タ イムにデジタル化してコンピュータに格納することがで きる。Colorado Video Model 270A 等のフレーム・グラ バ75が使用できる。フレーム・グラバ75のデジタル 出力は、IBM PS/2パーソナル・コンピュータ (PC) 等 のコンピュータ76に送られる。用途によっては大型コ ンピュータも望ましい。デジタル出力はコンピュータの ハードディスク等、適当な記憶媒体に格納され、汚染計 30 測値の記録となる。このような計測値は、信頼性分析、 プロセスの最適化、ツールの洗浄に備えるための予防保 守表の作成等に利用できる。

【0032】極めて小さい粒子の光散乱信号はビデオ減 法の後であっても、ビジュアルに検出することは難し い。この問題はツールが比較的、清潔に稼働している場 合や粒子がほとんど無い時には複雑になる。図9に示し たシステムは検出効率を上げるため、図10のように変 更され、Colorado Video Model 630等のビデオ検出器7 7が追加され、これがビデオ減法の後に用いられる。こ 40 の装置は所定基準レベルに対して全ピクセル位置の強度 を分析する。基準点より下のピクセル強度はゼロにセッ トされ、基準点より上の強度は最大強度にされる。これ により弱いイメージのコントラストが高まり、有意のビ デオ減法が可能な時にのみ有用となる。このビデオ検出 器の出力は、上述のようにデジタル化して格納できる。

【0033】さらに改良を加えれば、検出された粒子の 密度が所定しきい値を超える場合に、コンピュータ76 によってアラーム78が制御され、エンジニアに警報が 出されプラズマ・ツールが停止される。アラーム78は 50 53 カバー・アセンブリ

音声、画像、あるいは音声と画像の組合わせである。

10

[0034]

【発明の効果】本発明の粒子検出器は、プラズマ処理機 器の粒子汚染をリアル・タイム、且つビジュアルに検出 し、超小型デバイス、磁気デバイス、及び光学デバイス のプラズマ処理中に形成され浮遊する粒子の「その場」 検出に用いられ、ポータブルであって操作員の安全基準 をも満たし、プラズマ中に浮遊する大きさの異なる粒子 の相対密度を検出することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に従って、TVモニタ及びピデオ・テー プ・レコーダと併用されるポータブルなプラズマ粒子検 出器アセンブリのブロック図である。

【図2】レーザ光スキャナ・アセンブリの詳細を示す斜 視図である。

【図3】スキャナ・アセンブリ、レーザ、及び結線系の 接続を示す斜視図である。

【図4】スポット/ライン式マルチ光ファイバ・ケープ ルを使用する図2に示したレーザ光走査アセンブリの第 2 実施例である。

【図5】図4に示したスキャナ、レーザ、及び結線系の 接続を示す斜視図である。

【図6】ミー散乱と粒子サイズを示す図である。

【図7】必要な装置を示すプロック図である。

【図8】粒子の検出、背景消去、及び強度分析に必要な 装置を示すプロック図である。

【図9】粒子の検出、背景消去、強度分析、及びコンビ ュータ記憶に必要な装置を示すプロック図である。

【図10】粒子の検出、背景消去、強度分析、コンピュ ータ記憶、及びコントラスト変換に必要な装置を示すプ ロック図である。

#### 【符号の説明】

- 10 プラズマ・プロセス・ツール
- 11 レーザ光スキャナ
- 14 光ファイバ・ケープル
- 17 ビデオ・テープ・レコーダ (VTR)
- 21 ペース材
- 29 シース
- 31 光カプラ
- 34 あり潜トラック
- 35 振動モータ駆動器
- 37、38 インターロック材
- 45 "T"コネクタ
- 44 機械式ポンプ
- 46 圧力センサ
- 47 インターロック制御部
- 50 スポット/ライン式マルチ光ファイパ・ケーブル
- 51 加工アルミニウム・プロック
- 52 アレイ

(7)

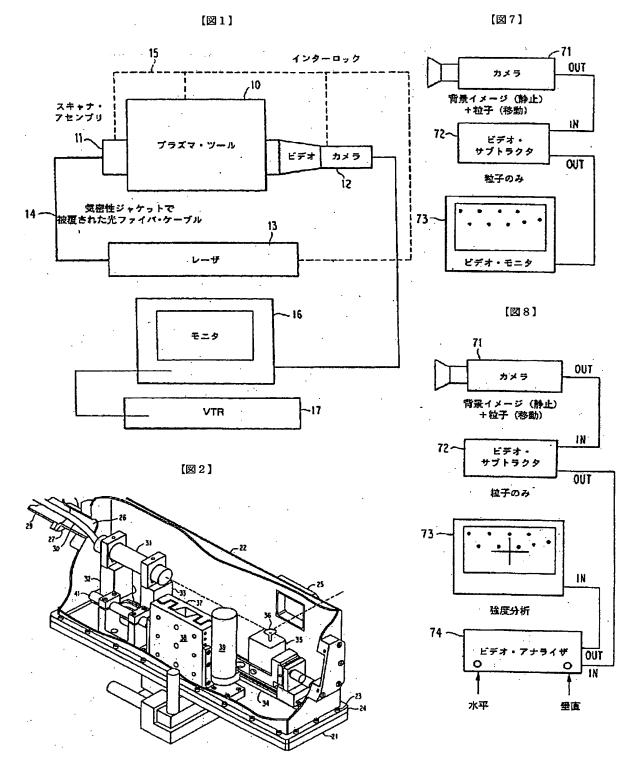
54 "T"カプラ

74 ビデオ・アナライザ

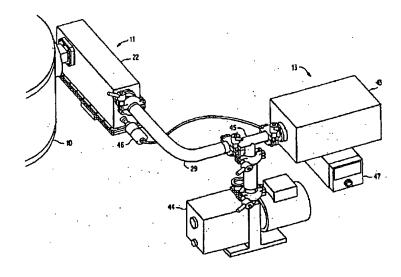
11

75 フレーム・グラバ

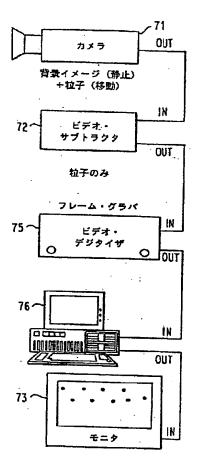
77 ピデオ検出器



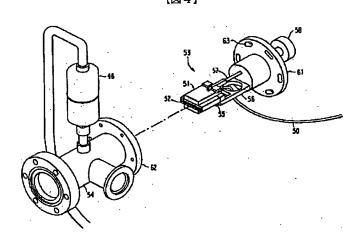
【図3】



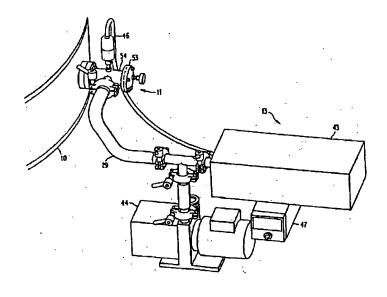
【図9】



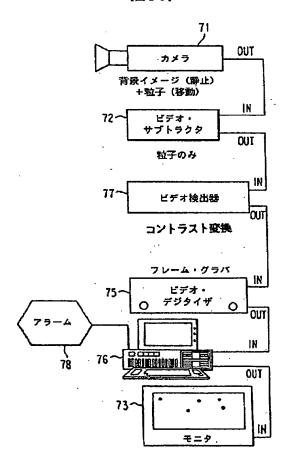
【図4】



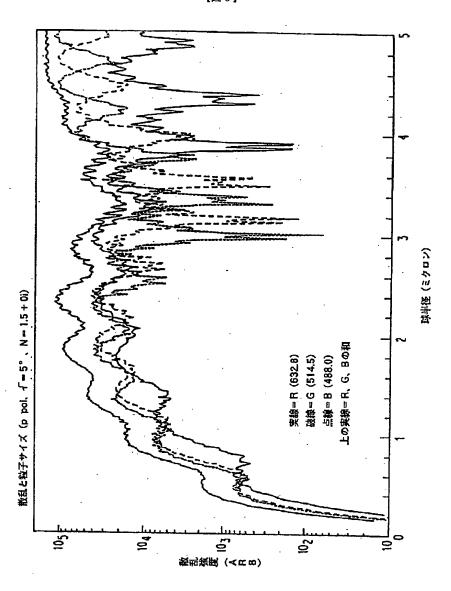
【図5】



【図10】



【図6】



### フロントページの続き

- (72)発明者 カート・リンゼイ・ハーラー アメリカ合衆国05446、パーモント州コル チェスター、キャニオン・エステート・ド ライブ 14
- (72)発明者 エドワード・フランク・パターソン アメリカ合衆国12533、ニューヨーク州ホ ープウエル・ジャンクション、ピークマ ン・ロード 87
- (72)発明者 ゲリー・スチュワート・セルウィン アメリカ合衆国12533、ニューヨーク州ホ ープウエル・ジャンクション、パインブル ック・ループ 14